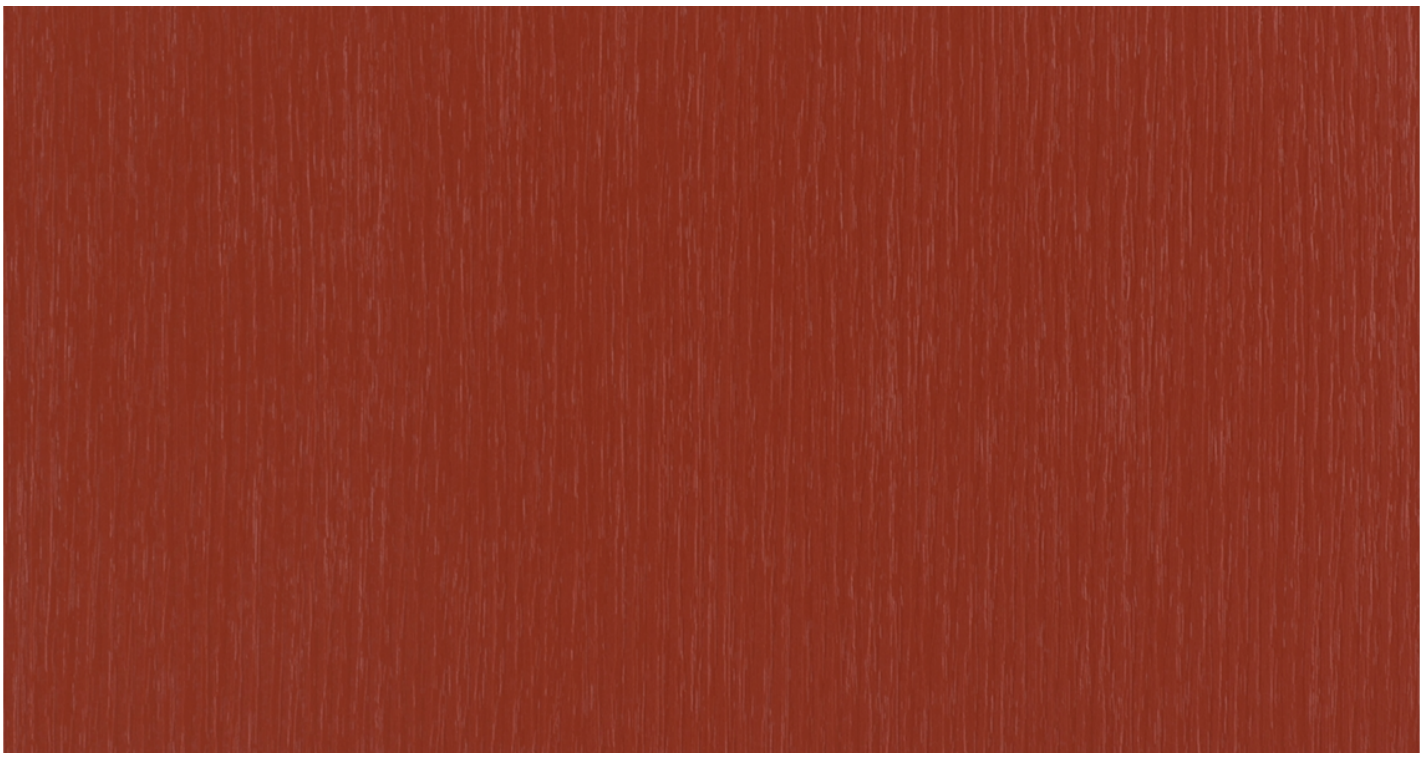


PANNELLO NOBILITATO

CEPPO UB55

SUPPORTO: Truciolare, MDF
FORMATO: 5600 x 2070 mm
SPESSORE: da 8 a 38 mm
ORIENTAMENTO FINITURA: Verticale
FINITURA RETRO: Ceppo
SOVRASPESSORE NOMINALE: +0,1 mm

LAMINATO

CEPPO UB55

TIPOLOGIA: HPL
FORMATO: 2760 x 2040 mm
SPESSORE: 0,9 mm

BORDO

CEPPO UB55

TIPOLOGIA: ABS
ALTEZZA: da 15 a 330 mm
SPESSORE: da 0,5 a 2,0 mm

Le foto, illustrazioni e descrizioni vanno considerate come puramente indicative. Cleaf si riserva pertanto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza di carattere produttivo e commerciale. Il prodotto finito può presentare variazioni di tonalità rispetto all'immagine presentata.